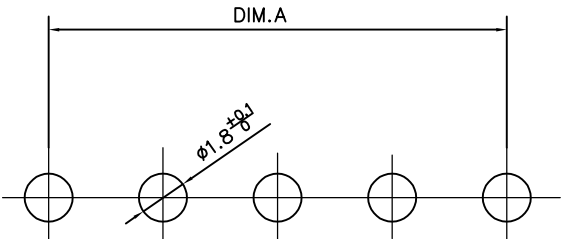
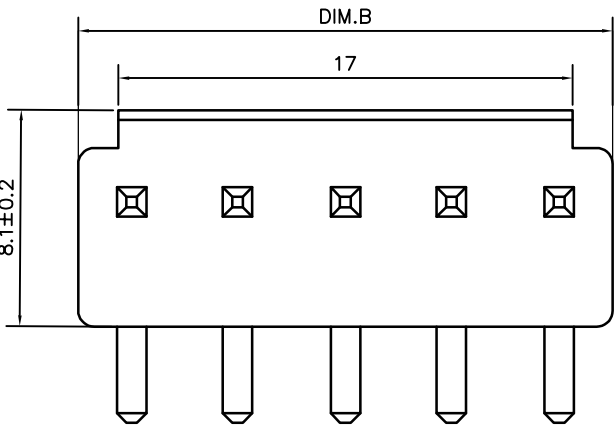
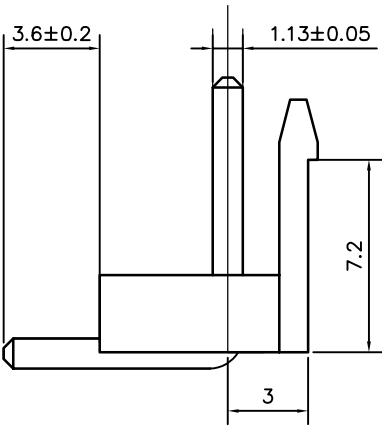
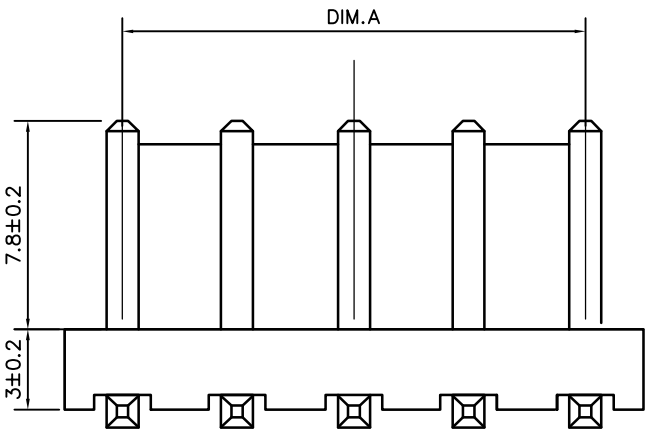


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52



PCB LAYOUT

技术要求:
适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 7A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1500V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HCZZ0604-12

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

